

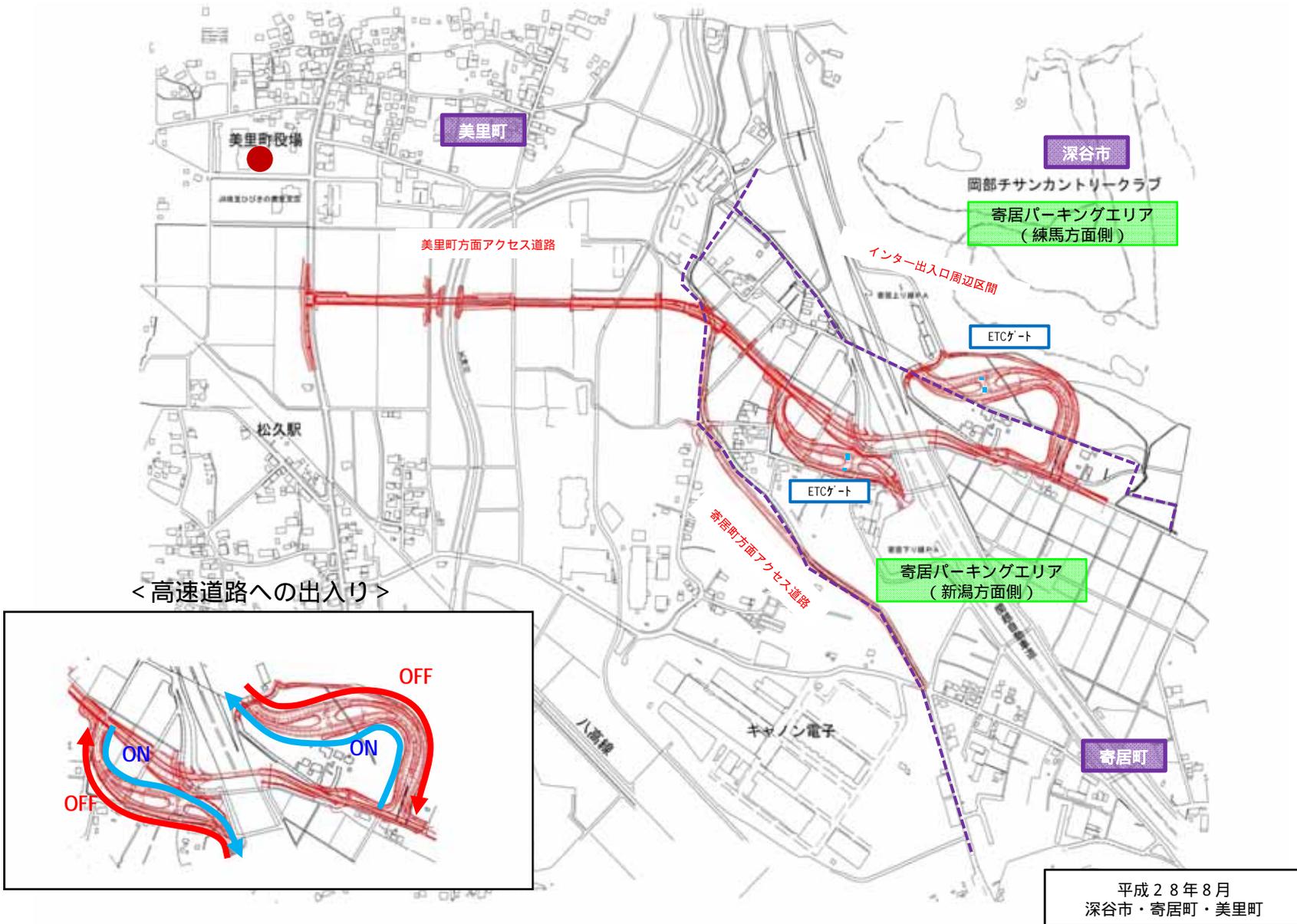
第2回寄居PAスマートIC  
地区協議会資料

平成28年8月

# 目次

1. 寄居PAスマートIC事業範囲図
2. 現在の工事状況
3. 供用予定時期の変更

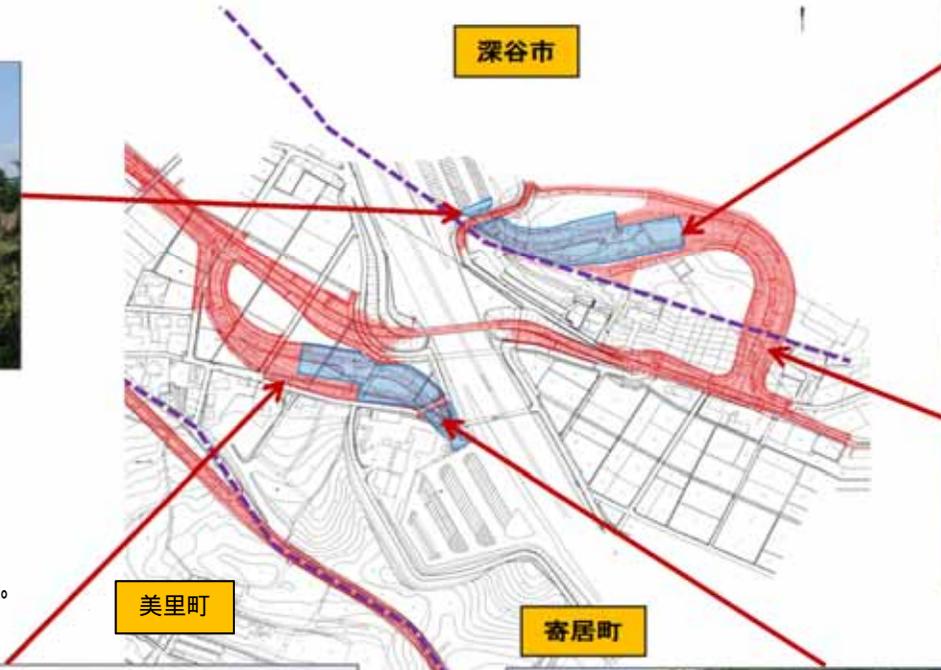
# 寄居PAスマートIC事業範囲図



# 現在の工事状況

【上り線側】

一部で用地取得が難航。  
未買収地を残し、切土工事を全面展開。



【下り線側】

C - Box 施工完了。  
盛土工事実施中。

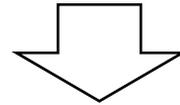


## 供用予定時期の変更

本スマートICの供用予定時期を平成28年10月から平成30年3月に変更する。

( 但しH29年6月1日までに、用地引渡が完了した場合。 )

供用予定時期(実施計画) ( 当初 ) 平成 28 年 10 月



( 変更 ) 平成 30 年 3 月

### < 変更理由 >

用地取得の難航の対応に伴い用地買収に時日を要しているため。